



半導体製造装置 組立責任者（海外拠点立ち上げ/マレーシア）

日本本社・顧客との連携を担いながら事業をリードいただきます。

募集職種

人材紹介会社

Agensi Pekerjaan Asia Recruit Sdn Bhd

求人ID

1597468

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

マレーシア

給与

経験考慮の上、応相談～1000万円

勤務時間

7:30 am – 5:00 pm

休日・休暇

完全週休2日制（土・日・祝祭日）

更新日

2026年06月18日 19:37

応募必要条件

職務経験

6年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

流暢

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可は必要ありません

募集要項

【仕事内容】

- マレーシア拠点における半導体製造装置組立事業の統括責任者
- 組立・生産管理・調達の全体マネジメント
- 生産計画、進捗管理、納期管理の推進
- 組立現場における技術指導・トラブルシューティング（ハンズオン対応）
- 品質・納期・コスト（QDC）の達成責任
- 日本顧客および日本本社との主要窓口
- 進捗報告、技術課題、設計変更、リスク管理の調整・対応

- 組立工程の改善、標準化、Lean/Kaizen推進
- 組織構築およびチームマネジメント

【給与】

月給 最大RM20,000 (経験・スキルにより応相談)

* 日本円で最大約78万円

* 駐在採用の検討も可能

【福利厚生】

- 就労ビザサポートあり
- 医療保険
- 駐在採用の場合は別途パッケージ相談可 (住宅手当等)

スキル・資格

< 必須 >

- 半導体製造装置の組立・製造・据付いずれかの経験 10年以上
- 製造現場または組立部門のマネジメント経験 5年以上
- 装置組立の実務経験 (ハンズオン対応が可能な方)
- 顧客対応経験 (進捗・技術・納期調整など)
- 日本語: ビジネスレベル以上 (N1相当またはネイティブ)
- 英語: ビジネスレベル

< 歓迎 >

- 洗浄装置、搬送装置、検査装置、プロセス装置などの経験
- 日系メーカーでの勤務経験
- 海外工場立ち上げ・移管プロジェクト経験
- 日本顧客との直接折衝経験

会社説明